



本社：〒160-8366
東京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号
西新宿三井ビルディング

平成 27 年 7 月 24 日

DL-4273

販売特約店 各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社
営業・技術本部 ディストリビューション

部長 板垣 智之



カスタマドキュメントセンタ
マネージャ 牧 達郎



Au/Cu bonding wire タイプお問合せ対応終了のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄の段、お慶び申し上げます。
平素は弊社製品に格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。

さて、早速ですが表題の件に関しご連絡申し上げます。
貴社よりお問合せを頂く納入品の Au/Cu bonding wire タイプ お問合せの取扱いについて変更がございますのでご連絡申し上げます。

これまで弊社製品について Au/Cu bonding wire タイプお問合せに対応して参りましたが、この度、WW-TI 対応に統一し Au/Cu bonding wire タイプお問合せについての対応を終了致しますので、ご連絡申し上げます。

つきましては、本件について特約店様のご理解を賜り、ご対応の程宜しくお願い致します。

敬具

— 記 —

<お問い合わせ対応終了について>

- ・適用範囲： TI 全製品
- ・適用開始時期： 2015 年 8 月 1 日
- ・添付参照： "TI_Termination for Wire type Inquiry supporting.pdf"

【概要】1990 年代以降の Cu wire bonding に関わる弊社での導入履歴から、Au wire と比較にて Cu wire に欠点或は短所の知見は全く認められておりませんでした。TI では導入当初よりこれら Cu wire bonding 製品について製品名を含め判別を行っておりません。又、Cu wire bonding に関わるお客様からの製品返却もなく、現在まで約 40 Billion units(400 億個)の製品の出荷を達成している事からも「Cu wire bond に欠点或は短所の知見は全く認められない事」を強固なものとしております。

本件お問い合わせ先： pcn_tij@list.ti.com

以上